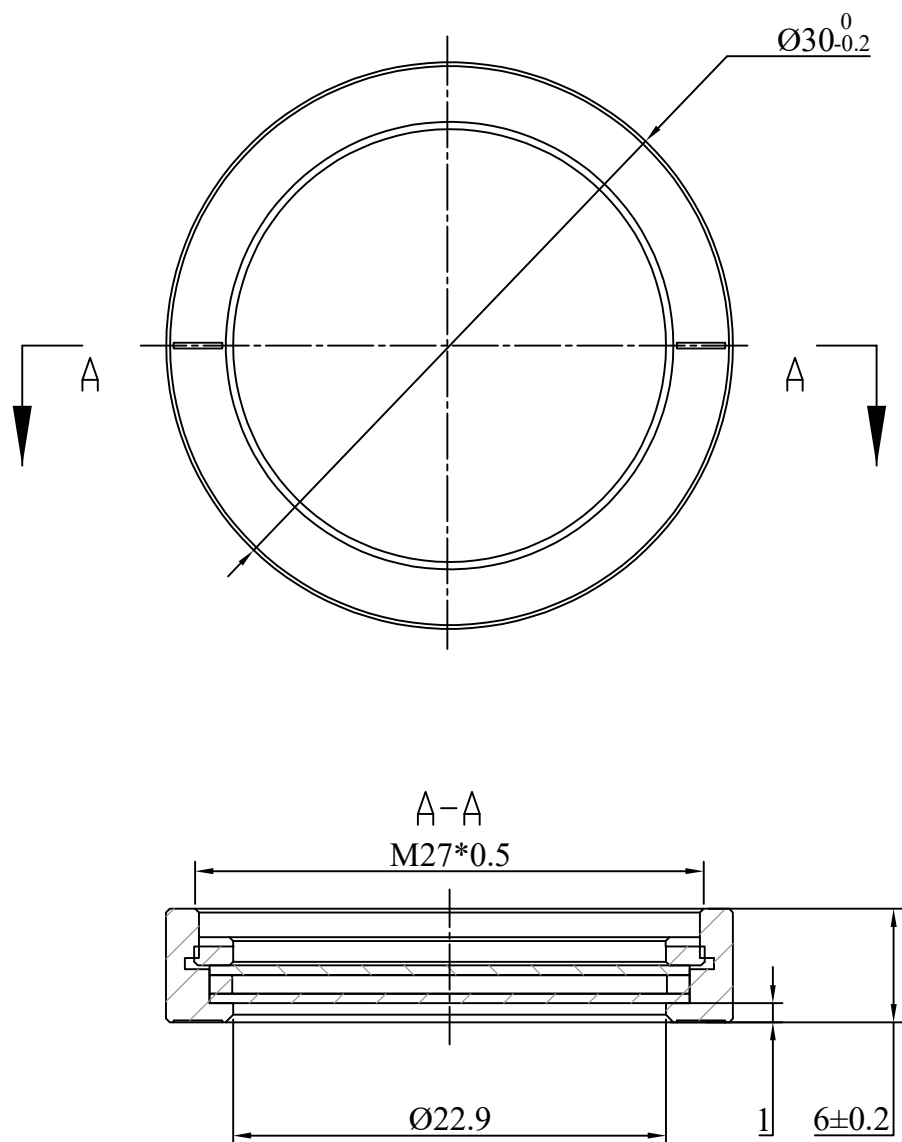




### 技术要求

1. 设计波长: 266nm
2. 通光孔径:  $\Phi 22.9\text{mm}$
3. 延迟量:  $\lambda/2$
4. 延迟精度:  $\lambda/100$
5. 面形:  $\lambda/8@633\text{nm}$
6. 镀膜: V型增透膜@266nm
7. 表面光洁度: 20/10
8. 表面平行度:  $<1\text{秒}$
9. 损伤阈值:  $>10\text{J}/\text{cm}^2$ , 20ns, 20Hz@1064nm
10. 支架外径:  $\Phi 30.0+0.0/-0.2\text{mm}$
11. 支架厚度:  $6\pm 0.2\text{mm}$

|    |    |
|----|----|
| 责任 | 签字 |
| 描图 |    |
| 描校 |    |

|       |  |  |  |  |  | 名 称                                   | 图 纸 编 号   | 比 例 |
|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------|-----|
| 旧底图总号 |  |  |  |  |  | $\Phi 22.9-266-\frac{1}{2}\lambda$ 波片 | HCB080001 | 5:2 |
| 底图总号  |  |  |  |  |  | 材 料                                   | 数 量       | 重 量 |
| 日期    |  |  |  |  |  | 石 英                                   |           |     |
| 日期    |  |  |  |  |  | 所属装配图号                                | 共 张       | 第 张 |
| 日期    |  |  |  |  |  | OMTCOLS                               |           |     |